

Enne segamisotsiku paigaldamist kontrollige süstla avasid veendumaks, et pastad on samal tasemel või väljutage väike kogus materjali süstlast.

Millal kasutada G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMERIT?

1	Kinnituvus	Retentiivne preparatsioon	2	Kinnituvus	Retentsioon puudub
	Metall, tsirkoonium, keraamika, fiiberpost	✗		Metall, tsirkoonium, keraamika, fiiberpost	✓
	Hübriidkeraamika, komposiit	✓		Hübriidkeraamika, komposiit	✓

Millal kasutada G-Multi PRIMERIT?

Kinnituvus	G-Multi PRIMER
Keraamika Fiiberpost Hübriidkeraamika Komposiit	✓

TSEMENTEERIMISE TEHNIKA metalli, keraamika, fiiberposti, valatud posti ja valatud kõnttihvtpanuse puhul



1. Puhastage ja loputage juurekanal ning seejärel kuivatage see põhjalikult papertihvtiga. Ärge kasutage juurekanali puhastamiseks H₂O₂ ja/või EDTA-d.



2. **Kõrgema adhesiooni vajadusel** aplitseerige G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, oodake 10 sekundit ning kuivatage MAKSIMAALSE õhusurvega kuni praimer on juurekanalist täielikult eemaldatud. Kindluse mõttes kuivatage juurekanal papertihvtiga üle.



3. Valmistage ette post/könt vastavalt tootja juhistele.



4. Laske tsement otse juurekanalisse. Sisestage post koheselt, ühe minuti jooksul, pärast tsemendi aplitseerimist juurekanalisse.



5. Mõõdukat survet avaldades veenduge, et post jääb oma kohale ning eemaldage liigne tsement.



6. Mõõdukat survet avaldades, valguskõvastage igat pinda / serva.



7. Laske materjalil kõvastuda 4 minutit.

Valgustamise aeg

Kõrge võimsusega LED (rohkem kui 1200 mW/cm ²)	10 sekundit
Halogeen / LED (700-1200 mW/cm ²)	20 sekundit

TSEMENTEERIMISE TEHNIKA igat tüüpi inlay/onlay, kroonid, sillad ja laminaadid



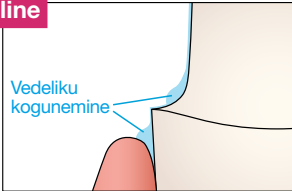
1. Puhastage, loputage ja kuivatage põhjalikult prepareeritud hammas.



Valikuline

Vedeliku kogunemine

2. **Kõrgema adhesiooni vajadusel** aplitseerige G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, oodake 10 sekundit ning kuivatage MAKSIMAALSE õhusurvega 5 sekundit, ennetamaks vedeliku kogunemist igemetaskusse.



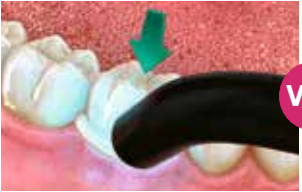
3. Valmistage restauratsioon ette vastavalt tootja juhistele.



4. Paigaldage segamisotsik ning väljutage materjal otse restauratsiooni sisse.



5. Paigaldage koheselt ning säilitage mõõdukat survet. Tööaeg on 2'45" temperatuuril 23°C.



VÕI

6A. Tsemendi ülejäägi lihtsamaks eemaldamiseks, suunake valgusjuht ühe sekundi vältel üle liigse tsemendijäägi, kuni see muutub kumjaks.



6B. Säilitage mõõdukat survet, kuni tsement saavutab tahke kumja konsistentsi.



7. Eemaldage liigne tsement, säilitades samal ajal mõõdukat survet.



VÕI

8A. Mõõdukat survet avaldades, valguskõvastage igat pinda / serva.



8B. Laske materjalil kõvastuda 4 minutit juhul, kui valgus ei pääse läbi restauratsiooni.

Valgustamise aeg

Kõrge võimsusega LED (rohkem kui 1200 mW/cm ²)	10 sekundit
Halogen / LED (700-1200 mW/cm ²)	20 sekundit



► GC Luting Guide äpist leiate samm-sammulised tsementeerimisjuhendid igat tüüpi tööde puhul.

